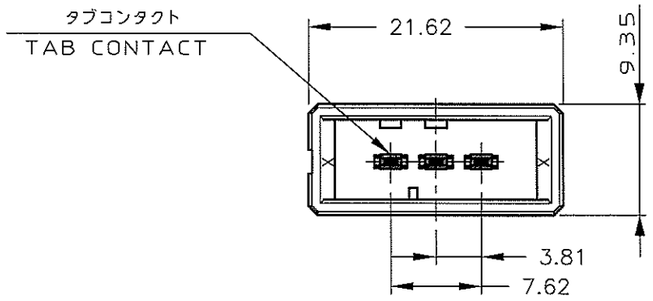
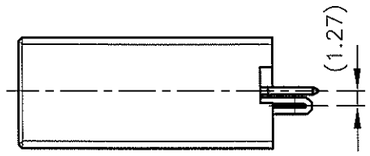
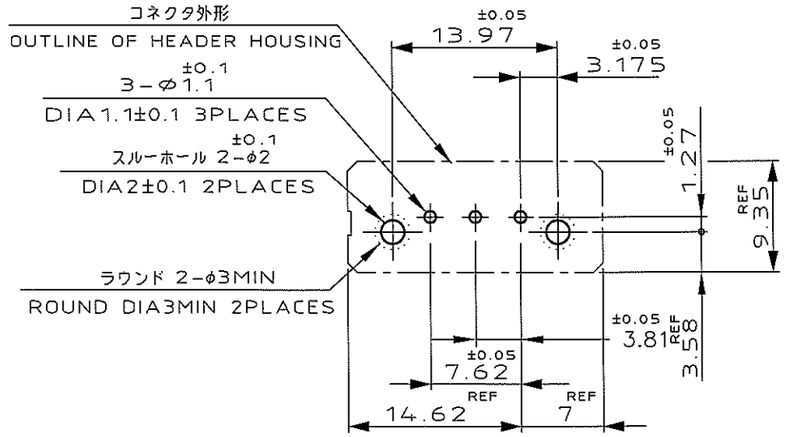
NUMBER 178313

3rd ANGLE PROJECTION

METRIC





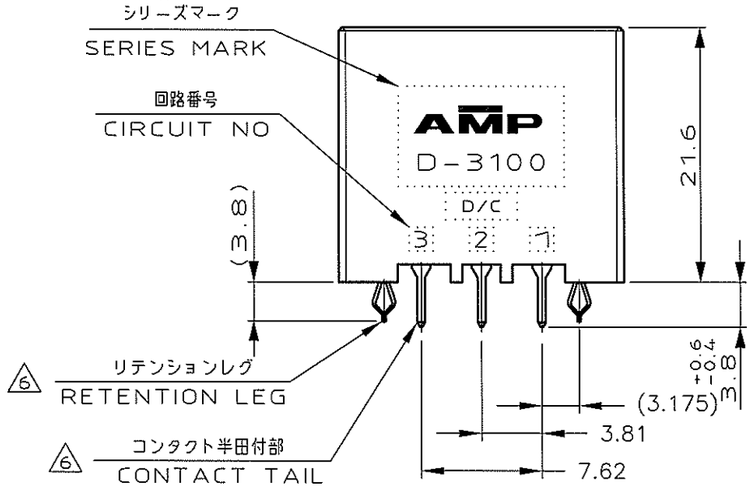


推奨基板取付け穴寸法

PC 基板厚：1.6±0.1
（非累積公差）
（コネクタ搭載面）

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN

PC BOARD THICKNESS:1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

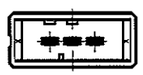


NOTES

1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC,POLYESTER
CONTACT:COPPER ALLOY
RETENTION LEG:COPPER ALLOY
2. FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
3. FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
4. FINISH(CONTACT AREA):2.0 μmMIN TIN PLATED OVER NICKEL
5. ~~FINISH(RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL~~
6. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

1. 材料：ハウジング：ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
コンタクト：銅合金
リテンションレグ：銅合金
2. めっき：コンタクト：全面Ni下地 接触部：0.38μm MIN金めっき
3. めっき：コンタクト：全面Ni下地 接触部：0.76μm MIN金めっき
4. めっき：コンタクト：全面Ni下地 接触部：2.0 μm MINスズめっき
5. ~~めっき：リテンションレグとコンタクト半田付部 ：ニッケル下地の上に半田めっき~~
6. めっき：リテンションレグとコンタクト半田付部 ：ニッケル下地の上にスズめっき

	Y	BLACK	6 4	2-178313-5
		BLACK	6 3	2-178313-3
		BLACK	6 2	2-178313-2
	X	NATURAL	6 4	6-178313-5
		BLACK	6 4	1-178313-5
		BLACK	6 3	1-178313-3
		BLACK	6 2	1-178313-2
KEYING LOCATION キーイング 位置	KEYING キーイング	HOUSING COLOR ハウジング色	FINISH	PART NO. 製品番号

LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
E1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	14APR 11

TE Connectivity

WIRE RANGE mm²(AWG -)	INSULATION DIA - mmØ	NAME 3 POS SINGLE ROW VERTICAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100	
MATERIAL SEE NOTE 注記参照	FINISH SEE NOTE 注記参照		
DR. 18 JUN 91 N.Matsubara	DE. 18 JUN 91 N.Matsubara	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 ±0.3 10を超え 30以下 ±0.4 30を超え 100以下 ±0.45 角度 ±3°	SIZE A3 / LOC J / NUMBER C-178313
CHK. 20 APR 94 S.MANABE	APP. 20 APR 94 S.MANABE	SCALE 2-1	REV. E1 / SHEET 1 OF 1

PRINT DIST

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面